(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-220674 (P2001-220674A)

(43)公開日 平成13年8月14日(2001.8.14)

(51) Int.Cl."	識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
C23C 1	16/26	C 2 3 C	16/26	4G046
C01B 3	31/02 1 0 1	C01B	31/02 1 0 1 F	4K030
H 0 1 J	9/02	H01J	9/02 B	•

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 12 頁)

			
(21)出願番号	特顧2000-125574(P2000-125574)	(71)出顧人	000006747
			株式会社リコー
(22)出顧日	平成12年4月26日(2000.4.26)		東京都大田区中馬込1丁目3番6号
		(71)出顧人	599004210
(31)優先権主張番号	特顧平11-343161		中山 喜萬
(32) 優先日	平成11年12月2日(1999.12.2)		大阪府枚方市香里ヶ丘1-14-2 9号棟
(33)優先權主張国	日本 (JP)		404
		(72)発明者	村上 明繁
			東京都大田区中馬込1丁目3番6号・株式
			会社リコー内
		(74)代理人	100067873
			弁理士 樺山 亨 (外1名)
		1	
		1	

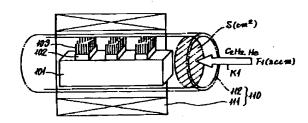
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 カーポンナノチューブ及びその作製方法、電子放出源

(57)【要約】

【課題】 簡易な方法により、平滑な基板表面に基板からほぼ垂直に配向されたカーボンナノチューブを得ること。また、その応用製品を得ること。

【解決手段】 平滑な表面を有する基板101上のFeからなる触媒層102を条圧CVD装置110に挿入し、アセチレン、エチレンの少なくても一つを用い、基板温度が675~750℃の常圧CVD法によってカーボンナノチューブ103を成長させて作製した。また、カーボンナノチューブ103の応用製品としてエミッタ、電子放出源を得た。



【特許請求の範囲】

【讃求項1】平滑な表面を有する基板上にFeからなる 触媒層を形成し、アセチレンを用いた常圧CVD (chem ical vapor deposition) 法によって、基板からほぼ垂 直に配向したカーボンナノチューブを作製する方法であ って、前記CVD法での基板温度を675~750°C としたことを特徴とするカーボンナノチューブの作製方

【請求項2】請求項1記載のカーボンナノチューブの作 製方法であって、前記アセチレンの流量Fi(scc m)と、前記CVD法に用いる反応容器の断面積のうち アセチレンの流れに対し直交する断面積S(cm²) が、以下の関係になるようにして行なうことを特徴とす るカーボンナノチューブの作製方法。F1/S<12 【請求項3】平滑な表面を有する基板上にFeからなる 触媒層を形成し、エチレンを用いた常圧CVD法によっ て、前記基板からほぼ垂直に配向したカーボンナノチュ ーブを作製する方法であって、前記CVD法での基板温 度を675~750°Cとしたことを特徴とするカーボ ンナノチューブの作製方法。

【請求項4】請求項3項記載のカーボンナノチューブの 作製方法において、エチレンの流量F2(sccm) と、前記CVD法に用いる反応容器の断面積のうちエチ レンの流れに対し直交する断面積S(cm²)が、以下 の関係にあることを特徴とするカーボンナノチューブの 作製方法。F2/S<12

【請求項5】平滑な表面を有する基板上にFeからなる 触媒層を形成し、アセチレンとエチレンを用いた常圧C VD法によって、基板からほぼ垂直に配向したカーボン ナノチューブを作製する方法であって、前記のCVD法 30 の基板温度が675~750°Cであることを特徴とす るカーボンナノチューブの作製方法。

【請求項6】請求項5記載のカーボンナノチューブの作 製方法において、アセチレンの流量F1(sccm) と、エチレンの流量F2(sccm)と、CVD法に用 いる反応容器の断面積のうちアセチレン及びエチレンの 流れに対し直交する断面積S(cm²)が、以下の関係 にあることを特徴とするカーボンナノチューブの作製方

$(F_1+F_2)/S<12$

【請求項7】請求項1、2、3、4、5又は6記載のカ ーポンナノチューブの作製方法において、前記CVD法 では、アセチレン、エチレンの少なくても1つのガスと 同時にヘリウムまたはアルゴンの少なくても1つのガス を用いることを特徴とするカーボンナノチューブの作製 方法。

【請求項8】平滑な基板表面に基板からほぼ垂直に配向 されたカーボンナノチューブであって、請求項1、2、 3、4、5、6又は7記載のカーボンナノチューブの作 製方法により作製したことを特徴とするカーボンナノチ 50 分散液をセラミックフィルターでろ過することにより、

ューブ。

【請求項9】電子放出源であって、請求項8記載のカー ボンナノチューブをエミッタに用いたことを特徴とする 電子放出源。

2

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電界放出型のフラ ットパネルディスプレイや電子写真法における直接記録 用の線状電子放出源に適用することができる、カーボン 10 ナノチューブ、カーボンナノチューブの作製方法及びカ ーポンナノチューブをエミッタに用いた電子放出源に関 する。

[0002]

【従来の技術】カーボンナノチューブはグラファイトシ ートを円筒状に丸めた構造を持ち、直径が0.7~50 nm程度で長さが数μmあり、中空構造を持つ非常にア スペクト比の大きな材料である。

【0003】カーボンナノチューブの電気的性質として は、直径やカイラリティーに依存して金属から半導体的 20 性質を示し、また機械的性質としては大きなヤング率を 有し、かつバックリングによっても店力を緩和できる特 敬を合わせ有する材料である。 さらに、 ダングリングボ ンドを有しないため化学的に安定であり、且つ、炭素原 子のみから構成されるため環境に優しい材料としても注 目されている。

【0004】カーボンナノチューブは上記のようなユニ ークな物性から、電子源としては電子放出源やフラット パネルディスプレイに、電子材料としてはナノスケール デバイスやリチウム電池の電極材料に、またプローブ探 針、ガス貯蔵材、ナノスケール試験管、樹脂強化のため の添加材等への応用が期待されている。

【0005】一般的にカーボンナノチューブは炭素電極 を用いたアーク放電法やベンゼンの熱分解法、レーザー 蒸着法によって合成されるが、カーボンナノチューブの 他にグラファイトやカーボンナノパーティクルが一緒に 合成される。そのためカーボンナノチューブを前記の電 子源、電子材料、プローブ探針、ガス貯蔵材、ナノスケ ール試験管、添加材等に応用する場合、グラファイトや カーボンナノパーティクルを除去する必要があり、実用 40 化を妨げる一因となっていた。

【0006】また、種々の長さのカーボンナノチューブ がランダムな方向を向いて生成されてしまう点で問題が あった。例えば電子放出源に応用する場合、カーボンナ ノチューブの先端から電界放出が起きるため、カーボン ナノチューブの配向を揃えることができれば、電界放出 特性が著しく向上することが期待される。

【0007】カーボンナノチューブの配向を揃える技術 として、Walt A.de Heer, W.S. Bacsa等はScience, vol.26 8,pp845~847(1995)において、カーボンナノチューブの セラミックフィルターの微小ボアにカーボンナノチューブを差込み、配向を揃えることを提案している。

【0008】また、P.M.Ajayan,O.Stephan等は、Science,vol.265,pp1212~1214(1994)においてエポキシ樹脂にカーボンナノチューブを練り込み、硬化後にエポキシ樹脂を極薄く切断することによってカーボンナノチューブを配向させる技術を提案している。

【0009】しかしながら、前記の配向制御技術ではカーボンナノチューブの配向性は十分ではなく、またエポキシ樹脂が混在するといった問題点もあった。

【0010】そこで、不純物であるグラファイトやカーボンナノパーティクルが生成されにくい方法を検討することがなされてきた。例えば、特開平11-116218号公報には、100nm以下の金属微粒子が分散した炭素、または金属と炭素の複合化粒子、または金属微粒子とメタンを用いることによって高収率でカーボンナノチューブを得る方法が開示されている。

【0011】しかし、前記の方法によってグラファイトやカーボンナノパーティクル等の不純物が減少しても、合成されるカーボンナノチューブの配向は揃っていない 20ため、やはり配向制御技術が必要となり、前記の欠点を完全に無くすことはできなかった。

【0012】最近になり、配向したカーボンナノチューブを直接合成する方法が発表された。例えば、W.Z.Li, S.S, Xie, L.X.Qian, B.H. Chang等はScience, vol. 274, pp1701~1703(1996)でFe粒子を含むメソポーラスSi層を硝酸鉄とテトラエトキシシランを用いたゾルゲル法によって作製し、アセチレンを700°Cで熱分解して基板からほぼ垂直に配向した(以後垂直配向と略す)カーボンナノチューブを得る方法を提案した。

【0013】また、Shoushan Fan, Michael G.Chapline 等はScience,vol.283,pp512~514,(1999)において、結晶シリコン基板上にフッ酸水溶液中の電気化学反応によってポーラスSi層を形成し、その後Feを蒸着してポーラスSi層の空孔にFeを埋め込み、エチレンを700°Cで熱分解して基板から垂直配向したカーボンナノチューブを得る方法を提案している。

【0014】上記2つの方法は、両方ともボーラスSiの空孔の底に触媒となるFe粒子を埋め込み、空孔の側壁によってカーボンナノチューブの成長方向を制御して 40基板から垂直配向させるものである。

【0015】これらの方法によるとグラファイトやカーボンナノパーティクル等の不純物が少なく、かつ配向の揃ったカーボンナノチューブが得られるため、作製されたカーボンナノチューブを電子源、電子材料、プローブ探針、ガス貯蔵材、ナノスケール試験管、添加材等に応用することが容易になる。

【0016】しかし、メソポーラスSi層やポーラスSi層を基板上に作り込む必要があるため、カーボンナノチューブを成長させる基板が限定されてしまう。例えば 50

石英上へ直接成長させることは非常に困難である。また 基板表面に空孔が存在することから、カーボンナノチューブを成長させた後に、基板上に電子デバイスを作り込むことが困難となり、ナノスケールデバイスには適応しくい。また、ナノスケールデバイスと従来の電子デバイスとのハイブリット化にも対応できない。さらに、メソポーラスSi層やポーラスSi層自体の作製プロセスが別途必要となることから、トータルプロセスで見ると配向制御技術は不要になったが、新規のプロセスが追加され、トータルプロセスのプロセス数やコストの低減は

【0017】一方、特開平10-203810号公報には、炭素導入用の原料ガスを用い、直流グロー放電の電界強度を50V/cm以上、望ましくは10kV/cm程度にすることによって、ほぼ垂直配向したカーボンナノチューブを作製する方法が開示されている。この方法は高電界によって発生するC・イオン等の方向性を制御し垂直配向を実現するものであり、基板に制限を与えないという利点をもつ。

【0018】しかし、直流グロー放電を用いるので、真空を作るための排気系や高電圧源が必要となり、一般的な常圧CVD (chemical vapor deposition)装置よりも装置コストが高くなってしまうという問題がある。また高電界によってC・イオンを加速するため基板へのダメージが大きく、カーボンナノチューブを合成する前に基板上に作り込んだ電子デバイスを劣化させてしまうおそれがあり、やはりナノスケールデバイスには適さない方法であり、ナノスケールデバイスと従来の電子デバイスとのハイブリット化にも対応できない。

30 [0019]

十分でない。

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、平滑な基板表面に基板からほぼ垂直に配向したカーボンナノチューブを簡便でかつ比較的安価な装置を用いて作製する方法を提供することにある。また、基板へダメージを与えないでカーボンナノチューブを作製する方法を提供することにある。また、グラファイトやカーボンナノパーティクル等の不純物の生成を極力抑えながら、平滑な基板表面上に基板からほぼ垂直に配向したカーボンナノチューブを多量に提供することにある。また、高性能の電子放出源を簡便にかつ低コストで提供することにある。

[0020]

【課題を解決するための手段】本発明は、前記目的を達成するため、以下の構成とした。

(1). 平滑な表面を有する基板上にFeからなる触媒 層を形成し、アセチレンを用いた常圧CVD (chemical vapor deposition) 法によって、基板からほぼ垂直に 配向したカーボンナノチューブを作製する方法であっ て、前記CVD法での基板温度を675~750°Cと した(請求項1)。

(2). (1)記載のカーボンナノチューブの作製方法であって、前記アセチレンの流量F1(sccm)と、前記CVD法に用いる反応容器の断面積のうちアセチレンの流れに対し直交する断面積S(cm²)が、F1/S
<12の関係になるようにして行なうこととした(請求項2)。

- (3). 平滑な表面を有する基板上にFeからなる触媒 層を形成し、エチレンを用いた常圧CVD法によって、 前記基板からほぼ垂直に配向したカーボンナノチューブ を作製する方法であって、前記CVD法での基板温度を 10 675~750°Cとした(請求項3)。
- (4). (3) 項記載のカーボンナノチューブの作製方法において、エチレンの流量F2(sccm)と、前記 CVD法に用いる反応容器の断面積のうちエチレンの流れに対し直交する断面積S(cm²)が、F2/S<12の関係にあることとした(請求項4)。
- (6). (5)記載のカーボンナノチューブの作製方法において、アセチレンの流量 F_1 (sccm)と、エチレンの流量 F_2 (sccm)と、CVD法に用いる反応容器の断面積のうちアセチレン及びエチレンの流れに対し直交する断面積S (cm²)が、(F_1+F_2)/S<12の関係にあることとした(請求項6)。
- (7).(1)、(2)、(3)、(4)、(5)又は
- (6) 記載のカーボンナノチューブの作製方法におい

て、前記CVD法では、アセチレン、エチレンの少なく* 基板温度と堆積物の形態の関係

* ても1つのガスと同時にヘリウムまたはアルゴンの少なくても1つのガスを用いることとした (請求項7)。

- (8). 平滑な基板表面に基板からほぼ垂直に配向されたカーボンナノチューブであって、(1)、(2)、
- (3)、(4)、(5)、(6) 又は(7) 記載のカーボンナノチューブの作製方法により作製した(請求項8)。
- (9). 電子放出源であって、(8)記載のカーボンナ ノチューブをエミッタに用いた(請求項9)。

10 [0021]

【発明の実施の形態】 [例1] 本発明のカーボンナノチューブと、カーボンナノチューブを合成するための常圧 CVD装置の例を図1により説明する。本例における常圧CVD装置110は、筒形の反応容器112を抵抗加熱式の電気炉111で囲んで構成されたホットウオール型である。

【0022】平滑な表面を有する結晶シリコン基板10 1上にFeからなる触媒層102を真空蒸着法によって 膜厚12nmで形成し、その後、この基板101を反応 容器112に挿入する

【0023】それから、反応容器112にヘリウム(He)を356sccm導入し、基板温度を600~800°Cまで上昇させ、所望の温度に達したらC2H260sccmを得入し、C2H2を熱分解して触媒層102上にカーボンナノチューブ103を成長させることを試みた。その結果、基板温度によって種々の形態の堆積物が得られることを見出した。基板温度と堆積物の形態の関係をまとめたものを表1に示す。【0024】

30 【表1】

基板温度(℃)	堆積物の形態
600	グラファイトが成長、僅かにCNTが成長するが
	垂直配向はしない
625	グラファイトが成長、僅かにCNTが成長するが
	垂直配向はしない
650	CNTが成長、但し垂直配向はしない
675	CNTがほぼ垂直配向
700	CNTがほぼ垂直配向
750	CNTがほぼ垂直配向
775	柱状堆積物が成長
800	柱状堆積物が成長

CNT:カーポンナノチュープ

【0025】表1から、平滑な表面を有する結晶シリコン基板101上のFeからなる触媒層102上に、アセチレンを用いた常圧CVD法において、基板温度が675~750°Cであるときにカーボンナノチューブ103は基板101からほぼ垂直に配向することがわかる。ここで、カーボンナノチューブ103が垂直配向する温度範囲では、グラファイトは生成されず、ほんの僅かにカーボンナノパーティクルが生成されるだけであった。【0026】よって本例によると、平滑な基板表面に基板101からほぼ垂直に配向したカーボンナノチューブ10103を、基板101に対して複雑な前処理を施すことなく、かつ、比較的安価な常圧CVD装置110のみによって作製することができる。

【0027】また、プラズマを用いない常圧CVD法によってカーボンナノチューブを作製するため、基板10 1ヘダメージを与えることがない。さらに、グラファイトやカーボンナノパーティクル等の不純物の生成を非常に小さくできる。

【0028】その結果、本例のカーボンナノチューブを電子源としては電子放出源やフラットパネルディスプレ 20 イに、電子材料としてはナノスケールデバイスやリチウム電池の電極材料に、またプローブ探針、ガス貯蔵材、ナノスケール試験管、樹脂強化のための添加材等へ応用する場合、合成時にグラファイトやカーボンナノパーティクル等の不純物が少なく、かつカーボンナノチューブが基板からほぼ垂直に成長していることから、カーボンナノチューブの精製プロセスや配向プロセスが不要になるため、トータルプロセスが簡便化でき、コストダウンも可能となる。また、基板101に対するダメージがな

【0029】なお、本例ではカーボンナノチューブを成長させるため、C2H2とHeを導入したが、Heの代わりにアルゴン(Ar)を用いてもよく、また、C2H2単体でもよい。

[例2]本例では [例1] におけると同様、図1に示す 常圧CVD装置110を用いてカーボンナノチューブを 作製した。よって、図1を参照しながら説明する。

【0030】平滑な表面を有する結晶シリコン基板10 1上にFeからなる触媒層102を真空蒸着法によって 膜厚12nmで形成し、その後、基板101を常圧CV D装置110に挿入した。

【0031】ここで、反応容器112の断面積のうち導入するC2H2の流れに対し直交する断面積をSとすると、断面積Sは7.1cm²となっていた。それから反応容器112にHeを356sccm導入し、基板温度を700°Cまで上昇させ、700°Cにて5分間保持した後、C2H210~115sccmと、He200sccmを導入し、触媒層102上に垂直配向したカーボンナノチューブ103を成長させることを試みた。

【0032】その結果、矢印K1の向きに流れるC2H2 流量F1によって、垂直配向したカーボンナノチューブ103の成長速度が著しく変化することを見出した。流量F1のC2H2とカーボンナノチューブ103の成長速度との関係を表2に示す。

[0033]

【表2】

F ₁ (sccm)	CNTの成長速度	
10	©	
20	©	
3 0	. @	
4 0	© .	
6 0	0	
8 0	0	
9 0	Δ	
100	Δ	
115	×	

CNT:カーポンナノチュープ

- ◎成長速度が著しく大きい
- 〇成長速度大きい
- △成長速度遅い
- ×垂直配向しない

【0034】表2よりC2H2流量F1が100sccm 以下でカーボンナノチューブがほぼ垂直配向し、特に9 0sccm未満で成長速度が大きくなることがわかっ た。Shoushan Fan, Michael G. Chapline等もScience, vo 1.283,pp512~514,(1999)において、成長速度はポーラ スSi層を用いた場合よりも小さいが、結晶シリコン基

【0035】しかし、本発明者等が実現したカーボンナ ノチューブの成長速度は平滑な基板上で3 μm/分以上 であり、Shoushan Fan, Michael G.Chapline等がポーラ スSi層上で実現した成長速度と遜色なく、基板温度と C2H2流量を最適化することにより、基板に複雑な前処 理を施すことなく、大きな成長速度でほぼ垂直配向した カーボンナノチューブの作製に成功したことは、非常に 意義の大きいことであり、Shoushan Fan, Michael G.Ch apline等のカーボンナノチューブの作製方法とは明確に 40 ノチューブを合成するための常圧CVD装置の一例を図 異なるものである。

【0036】ここで使用した反応容器112の断面積S は7.1 cm2なので、断面積を加味して考えると、単 位断面積当たり(90/7.1)sccm未満の流量範 囲でカーボンナノチューブの成長速度が大きくなると考 えられる。

【0037】よって、平滑な表面を有する結晶シリコン 基板上のFeからなる触媒層上に、C2H2を用いた常圧 CVD法によって作製されるほぼ垂直配向したカーボン ナノチューブは、C2H2の流量F1(sccm)とCV *50

*D法に用いる反応容器の断面積のうちC2H2の流れに対 し直交する断面積S (cm²)が、F₁/S<12の関係 にあると、カーボンナノチューブの成長速度を大きくで きる。

【0038】本実施例で作製したカーボンナノチューブ を電子源としては電子放出源やフラットパネルディスプ 板上で垂直配向したカーボンナノチューブを得たと述べ 30 レイに、電子材料としてはナノスケールデバイスやリチ ウム電池の電極材料に、またプローブ探針、ガス貯蔵 材、ナノスケール試験管、樹脂強化のための添加材等へ 応用する場合、成長速度が大きいため所望の長さのカー ボンナノチューブを合成するのに必要な時間を短縮で き、上記のデバイス、材料をより安価に作製できる。ま た、前記の条件で作製すると、短時間で非常に長いカー ボンナノチューブが得られるので、新規の用途が開拓で きる可能性もある。

> 「例3] 本発明のカーボンナノチューブと、カーボンナ 2により説明する。本例における常圧CVD装置210 は、赤外線ヒーター211で筒形の反応容器212を囲 んだコールドウオール型の構造を有している。

【0039】平滑な表面を有する石英基板201上にF eからなる触媒層202をスパッタリング法によって膜 厚8 nmで形成し、その後、前記の基板201を反応容 器212に挿入し、カーボンサセプター213上に保持 した。

【0040】それから、反応容器212にHeを400 sccm導入し、基板温度を600~800°Cまで上

9

基板温度と堆積物の形態の関係

12

11

早させ、所望の温度に達したらC2H4100sccmと * He250sccmを導入し、C2H4を熱分解して触媒 PB202上にカーボンナノチューブ203を成長させる ことを試みた 。 基板温度と堆積物の形態の関係を表3 * *

*に示す。 【0041】 【表3】

基板温度 (℃)	堆積物の形態
600	グラファイトが成長
6 2 5	グラファイトが成長、僅かにCNTが成長するが
	垂直配向はしない
650	CNTが成長、但し垂直配向はしない
675	CNTがほぼ垂直配向
700	CNTがほぼ垂直配向
750	CNTがほぼ垂直配向
775	柱状堆積物が成長
800	柱状堆積物が成長

CNT:カーボンナノチューブ

【0042】表3から、平滑な表面を有する石英基板2 01上のFeからなる触媒層202上に、エチレンを用いた常圧CVD法において、基板温度が675~750 *Cあるときにカーボンナノチューブ203は基板から ほぼ垂直に配向することがわかる。

【0043】また、カーボンナノチューブ203がほぼ 垂直配向する温度範囲では、グラファイトは生成され ず、ほんの僅かにカーボンナノパーティクルが生成され 30 るだけであった。

【0044】なお、本例ではカーボンナノチューブを成長させるため、C2H4とHeを導入したが、Heの代わりにArを用いてもよく、またC2H4単体でもよい。

[例4]本例では [例3] におけると同様、図2に示す 常圧CVD装置210を用いてカーボンナノチューブを 作製した。よって、図2を参照しながら説明する。

【0045】平滑な表面を有する石英基板201上にF※

※ eからなる触媒層 202をスパッタリング法によって膜厚8nmで形成し、その後、基板 201を反応容器 212に挿入し、カーボンサセプター 213上に保持した。ここで反応容器 212の断面積のうち矢印K2の向きに流れる C2H4の流れに対し直交する断面積を Sとすると、断面積 Sは 19.6 cm²となっていた。

【0046】それから反応容器212にHeを400s 0 ccm導入し、基板温度を725°Cまで上昇させ、7 25°Cにて10分間保持した後、C2H425~300 sccmとHe250sccmを矢印K2の向きに導入 し、触媒層202上に垂直配向したカーボンナノチュー ブ203を成長させることを試みた。C2H4の流量F2 とカーボンナノチューブ203の成長速度の関係を表4 に示す。

[0047]

【表4】

C2H4流量とカーボンナノチューブの

成長速度の関係

F ₂ (sccm)	CNTの成長速度	
2 5	· ©	
5 0	©	
7 5	©	
100	©	
150	0	
200	©	
2 2 5	0	
250	Δ	
275	Δ	;
300	×	

CNT:カーポンナノチューブ

- ②成長速度が著しく大きい
- 〇成長速度大きい
- △成長速度遅い
- ×垂直配向しない

【0048】表4よりC2H4の流量F2が275sccm以下でカーボシナノチューブがほぼ垂直配向し、特に250sccm未満で成長速度が大きくなることがわかる。ここで使用した反応容器212の断面積Sは19.6cm²なので、断面積を加味して考えると、単位面積当たり、(250/19.6)sccm未満の流量範囲でカーボンナノチューブの成長速度が大きくなると考えられる。

【0049】よって、平滑な表面を有する石英基板上のFeからなる触媒層上に、C2H4を用いた常圧CVD法によって作製されるほぼ垂直配向のカーボンナノチューブは、C2H4の流量F2(sccm)とCVD法に用いる反応容器の断面積のうち導入するC2H4の流れに対し直交する断面積S(cm²)が、F2/S<12の関係にあると、カーボンナノチューブの成長速度を大きくできる。

[例5]本発明のカーボンナノチューブとカーボンナノ チューブを合成する常圧CVD装置の別の例を図3によ* * り説明する。本例における常圧CVD装置310は [例 1] におけると同じホットウオール型で、反応容器31 2を抵抗加熱式の電気炉311で囲んだ構造を有している。

【0051】それから反応容器312にArを300sccm導入し、基板温度を600~800°Cまで上昇させ、所望の温度に達したらC2H250sccmとC2H425sccmとAr180sccmを矢印K3の向きに導入し、C2H2とC2H4を熱分解して触媒層302上にカーボンナノチューブ303を成長させることを試みた。基板温度と堆積物の形態の関係をまとめたものを表5に示す。

[0052]

【表5】

基板温度と堆積物の形態の関係

基板温度 (℃)	堆積物の形態
600	グラファイトが成長、僅かにCNTが成長するが
	垂直配向はしない
625	グラファイトが成長、僅かにCNTが成長するが
	垂直配向はしない
650	CNTが成長、但し垂直配向はしない
6 7 5	CNTがほぼ垂直配向
700	CNTがほぼ垂直配向
750	CNTがほぼ垂直配向
775	住状堆積物が成長
800	柱状堆積物が成長
	<u> </u>

CNT:カーボンナノチューブ

【0053】表5から、平滑な表面を有するSiC基板301上のFeからなる触媒層302上に、C2H2とC2H4を用いた常圧CVD法において、基板温度が675~750°Cであるときにカーボンナノチューブ303は基板からほぼ垂直に配向することがわかる。

【0054】また、カーボンナノチューブ303がほぼ 垂直配向する温度範囲では、グラファイトは生成され ず、ほんの僅かにカーボンナノバーティクルが生成され るだけであった。

【0055】なお本例ではカーボンナノチューブを成長 30 させるため、C2H2とC2H4とArを導入したが、Arの代わりにHeを用いてもよく、またC2H2とC2H4のみでもよい。

[例6]本例では [例5] におけると同様、図3に示す 常圧CVD装置310を用いてカーボンナノチューブを 作製した。よって、図3を参照しながら説明する。

【0056】平滑な表面を有するSiC基板301上に Feからなる触媒層302をスパッタリング法によって* * 膜厚15 n mで形成し、その後、基板301を常圧CV D装置310の反応容器312に挿入した。

【0057】ここで反応容器312の断面積のうち導入するC2H2及びC2H4の矢印K3で示す流れに対し直交する断面積をSとすると、断面積Sは7.1cm²となっていた。

【0058】それから反応容器312にArを300sccm導入し、基板温度を680°Cまで上昇させ、680°Cにて10分間保持した後、C2H2を5~60sccm、C2H4を5~60sccmと、Arを180sccm矢印K3の向きに導入し、触媒層302上に垂直配向したカーボンナノチューブ303を成長させることを試みた。

【0059】C2H2流量F1及びC2H4流量F2と、カーボンナノチューブ303の成長速度の関係を表6に示す。

【0060】 【表6】

C2H2流量、C2H4流量とカーポン ナノチューブの成長速度の関係

F_1+F_2 (sccm)	CNTの成長速度	
10	0	
2 0	©	
3 0	©	
40	©	
60	©	
8 0	0	
9 0	Δ .	
100	Δ	
120	×	

CNT:カーポンナノチューブ

- ◎成長速度が著しく大きい
- 〇成長速度大きい
- △成長速度遅いノ
- ×垂直配向しない

【0061】表6よりC2H2とC2H4の全流量F1+F2 が100sccm以下でカーボンナノチューブがほぼ垂 直配向し、特に90gccm未満で成長速度が大きくな ることがわかった。

【0062】ここで使用した反応容器312の断面積S は7.1 cm²なので、断面積を加味して考えると、単 囲でカーボンナノチューブの成長速度が大きくなると考 えられる。

【0063】よって平滑な表面を有するSiC基板上の Feからなる触媒層上に、C2H2、C2H4を用いた常圧 CVD法によって作製されるほぼ垂直配向したカーボン ナノチューブは、C2H2の流量F1(sccm)、C2H 4の流量F1(sccm)とCVD法に用いる反応容器の 断面積のうちC2H2、C2H4の流れに対し直交する断面 積S(cm²)が、(F1+F2)/S<12の関係にあ ると、カーボンナノチューブの成長速度を大きくでき

[例7] 本発明のカーボンナノチューブを電子放出源に 応用する一例を説明する . 本例の電子放出源に用いる カーボンナノチューブの作製方法を図4、電子放出源を 図5によりそれぞれ説明する。

【0064】先ず、図4を参照しながら、電子放出源に 用いるカーボンナノチューブの作製方法について説明す る:

(工程1):図7(a)において、N型の結晶シリコン 基板401のうち、触媒層402が形成される面に対向*50 径が24nmであった。

*させてシャドウマスク414を置く。なお、シャドウ マスク414には1.4mm×5mmの大きさの開口が 3個あいている。

(工程2): 図7(b)において、その後、Feを真空 蒸着法またはスパッタリング法によって膜厚が2~40 nmで成膜し、触媒層402を形成する 。Feは原子 位面積当たり、(90/7.1)sccm未満の流量範 30 レベル又はクラスター状態でシャドウマスク414の開 口部のみを通るため、基板401に離散した触媒層40 2を形成できる。

> (工程3):図7(c)において、触媒層402が形成 された基板401を抵抗加熱式の電気炉411で囲まれ た反応容器412からなる常圧CVD装置410に挿入 し、矢印K 4で示す向きにHeを導入して電気炉411 により750°Cまで昇温し、その後、反応容器412 にK4の向きでC2H2とHeを導入してC2H2を熱分解 し、触媒層402上にカーボンナノチューブ403を成 40 長させる。

(工程4):図7(c)において、触媒層402上に所 望の長さのカーボンナノチューブ403が成長できた ら、反応容器412内のC2H2をHeで置換し、室温ま で冷却して基板401を取り出し、その後、図7(d) に示すように、基板401をアニール炉414に入れ、 大気中で700°Cで8分間加熱し、僅かに発生したカ ーボンナノパーティクルを酸化して除去し、電子放出源 のエミッタ515とした。なお、成長したカーボンナ ノチューブの大きさは、平均長さが3.2μm、平均直

(工程5):図5において、エミッタ515をA1Si Cu合金520を1μm蒸着したガラス板521に導電 ペーストで貼り付け、対抗電極としてITO522(S nO2をドープした I n2O3) を成膜したガラス板52 3をエミッタ515から離間距離d=125µm離して 固定し、電子放出源600を完成させた。

【0065】その後、電子放出源を6×10-4Paの 真空容器内に保持し、エミッタ515に0~-600V の負電圧を印加し、電流電圧特性を測定した。その結 果、印加電圧が-130Vで電子電界放出が開始され、 比較的小さな電界放出開始電圧を持つことがわかり、本 発明のほぼ垂直配向したカーボンナノチューブが良好な 電子放出源であることが確認された。

[0066]

【発明の効果】請求項1、3、5、7に記載の発明で は、平滑な表面を有する基板上のFeからなる触媒層上 に、アセチレン、エチレンの少なくても一つを用い、基 板温度が675~750℃の常圧CVD法によってカー ボンナノチューブを作製するものであるから、作製され るカーボンナノチューブはグラファイトやカーボンナノ 20 パーティクル等の不植物の生成が非常に小さく、かつ基 板からほぼ垂直に配向して成長したものとなり、基板に 対して複雑な前処理を施す必要がないので、基板に対し 何ら制限を与えない。

【0067】また、比較的安価な常圧CVD装置のみに よってカーボンナノチューブを作製することができるの で、カーボンナノチューブをより安価に得ることができ る.

【0068】さらに、アラズマを用いない常圧CVD法 によってカーボンナノチューブを作製するため、基板へ 30 ダメージを与えない。そのためナノスケールデバイス にも対応でき、従来の電子デバイスとのハイブリット化 にも対応可能である。

【0069】請求項2、4、6項に記載の発明では、カ ーボンナノチューブは、アセチレンの流量F1(scc m)とエチレンの流量F2(sccm)と、CVD法に 用いる反応容器の断面積のうち導入するアセチレンまた はエチレンの流れに対し直交する断面積S(cm²) \vec{W} , $F_1/S < 12$, $F_2/S < 12$, $(F_1+F_2)/S$ <12の何れかの関係にあるので、カーボンナノチュー 40 102、202、302、402 触媒層 ブの成長速度が大きく、所望の長さのカーボンナノチュ ーブを得るための合成時間を短くできる。

【0070】また、所望の長さのカーボンナノチューブ を合成するのに必要な時間が短いため、カーボンナノチ ューブを電子源として電子放出源やフラットパネルディ

スプレイに、電子材料としてはナノスケールデバイスや リチウム電池の電極材料に、またプローブ探針、ガス貯 蔵材、ナノスケール試験管、樹脂強化のための添加材等 へ応用する場合、上記のデバイス、材料をより安価に作 製できる。また短時間で非常に長いカーボンナノチュー ブが得られるので、新規の用途が開拓できる可能性もあ

20

【0071】請求項8に記載の発明では、カーボンナノ チューブは、請求項1、2、3、4、5、6、7の方法 10 によって作製されているため、合成時にグラファイトや カーボンナノパーティクル等の不純物が少なく、かつ基 板からほぼ垂直に成長している . そのため電子源とし て電子放出源やフラットパネルディスプレイに、電子材 料としてナノスケールデバイスリチウム電池の電極材料 に、またプローブ探針、ガス貯蔵材、ナノスケール試験 管、樹脂強化のための添加材等へ応用する場合、カーボ ンナノチューブの精製プロセスや配向プロセスが不要に なる。その結果トータルプロセスが簡便化でき、コスト ダウンが可能となる。

【0072】請求項9に記載の電子放出源は、配向が揃 ったカーボンナノチューブをエミッタに用いているた め、比較的小さな電界放出開始電圧をもつ。また、カー ボンナノチューブの精製プロセスや配向プロセスが不要 であることから、電子放出源をより安価に作製できる。 【図面の簡単な説明】

【図1】カーボンナノチューブの作製方法を説明した図 である。

【図2】カーボンナノチューブの作製方法を説明した図 である。

【図3】カーボンナノチューブの作製方法を説明した図

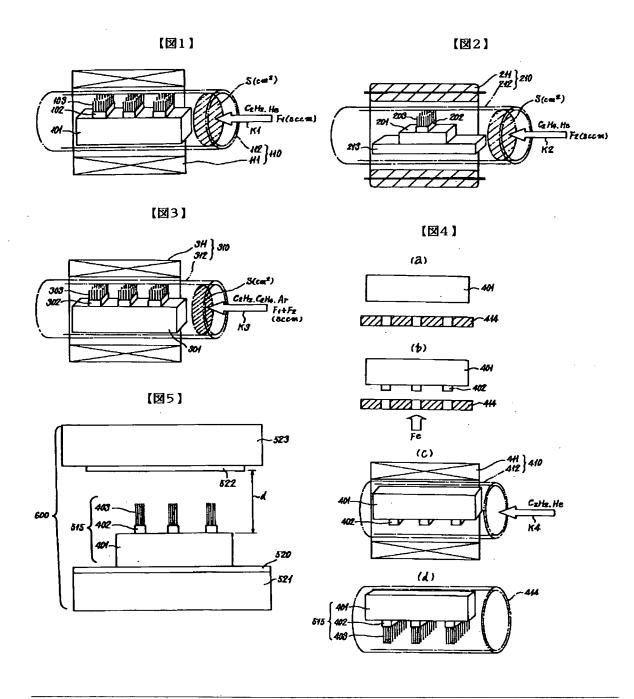
【図4】エミッタの作製手順を説明した図であって、図 4 (a) は基板と対向してシャドウマスクを配置した 図、図4(b)は触媒層の形成工程を説明した図、図4 (c) はカーボンナノチューブの成長工程を説明した 図、図4(d)はアニール工程を説明した図である。 【図5】電子放出源の模式図である。

【符号の説明】

101、201、301、401 基板 103、203、303、403 カーボンナノチュー ブ

515 エミッタ

600 電子放出源



フロントページの続き

(72)発明者 中山 喜萬

大阪府枚方市香里ヶ丘1-14-2 9号棟

404

(72)発明者 秋田 成司

大阪府和泉市池田下町1248-4

(72)発明者 張 梅

大阪府堺市百舌鳥梅町3-36-1-2-

1010

Fターム(参考) 4G046 CA02 CB01 CB08 CC03 CC06

4K030 AA09 BA27 JA05 JA06 JA10

LA11